

Technical Sheet

No.10014

蒸着薄膜膜厚測定装置

キーワード: 触針式、膜厚計、薄膜、段差、表面形状

装置概要

本装置は触針 (スタイラス) を表面に接触させて走査 (スキャン) することにより詳細な 2次元 (X-Z) 測定を行うことができる触針式の段差・表面粗さ・微細形状測定装置です。

本装置では Si ウエハ、ガラス基板、ディス クなどに形成された薄膜や微細加工技術によって作製された構造などの表面形状を測定す ることができます。

本装置を用いて基板上に形成された薄膜の 観察を行う場合、薄膜の有無による段差部分を スキャンすることにより膜厚の測定ができ、膜 面上をスキャンさせれば、薄膜表面の凹凸を測 定できます。接触させる針圧は一定で非常に小 さく設定できますので、柔らかい材料 (例えば 高分子材料やフォトレジストなど)の薄膜でも 傷をつけることなく容易に測定することがで きます。また、測定位置と測定条件をあらかじ め設定しておけば、基板内でのシーケンシャル 自動測定も可能です。ここでは、装置仕様の詳 細と表面形状測定への触針の先端形状の影響 について記述します。

装置仕様

-基本仕様-

- ・ケーエルエー・テンコール(㈱製 (P-16+) 図1に本装置の外観写真を示します。
- ・超低針圧測定マイクロヘッド

スタイラス先端半径: 2.0μm

スタイラス先端角:60°

針圧設定範囲: 0.05mg~50mg 測定レンジ(分解能)3種類:

 $\pm 3.25 \mu m (0.004 \text{ Å})$

 $\pm 13 \mu m (0.016 \text{Å})$

 $131\mu m (0.08 Å)$

走查距離:最大 80mm、測定方向:左右

センサ方式:静電容量式

・サンプル観察用カメラ (ズーム式)

サイドビュー:90~410倍

トップビュー:115~465 倍

- 測定ステージー

・サンプルサイズ

ウエハサイズ:最大 200mm

スタイラスのアクセス範囲:200mm φ

サンプル重量:最大 2.2kg

・回転ステージ

XY繰り返し位置決め精度: 2μm(1σ)

θ 繰り返し位置決め精度:ステージ中心

から 100mm の位置において 4 μ m(1 σ)

回転範囲:0~360°

レベリング機能

ソフトウエアレベリング機能:モニター

画面上で設定

メカニカルレベリング機能:セミオートマチック

ーデータ解析機能ー

・自動(シーケンス) ソフトウエア: 測定レシ

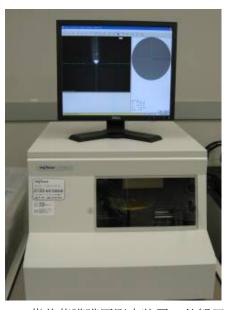


図1 蒸着薄膜膜厚測定装置の外観写真

ピと測定位置座標を組み合わせて自動測 定が可能(20ポイントまで設定可能)

- ・スキャンデータ:段差、表面粗さ、うねり などの測定パラメータを 40 種類の設定が でき、形状測定結果とともに表示可能
- ・レベリングカーソルと測定カーソル:形状 測定結果画面上でカーソルを表示し、レベ リング及び解析範囲の指定が可能
- ・自動カーソル位置決め:段差形状の立ち上がり(立ち下がり)部分を自動検出し、それぞれのカーソル位置も自動で設定して、 適正な形状測定結果として表示することが可能
- ・データベース:容易に測定データや種々に 設定した測定レシピなどの保存・再呼び 出しが可能
- ・データエキスポート:測定データを ASCII フォーマットでエキスポート可能

触針の先端形状と表面形状の再現

本装置を用いた表面形状の測定において、触針の先端形状の影響について考察します。溝構造の幅と深さにより、触針が底部まで到達しない場合があります。その様子を、触針先端と溝構造の関係として図2に示します。(a)の場合が正常に測定できる状態で、(b)は触針先端の開き角による制限がかかる場合,(c)は先端の曲率半径で制限がかかる場合です。

(b)と(c)の境界の溝幅は~3.5µmです。 触針先端が底部まで達しないと、正常な形状が 測定できず、膜厚(深さ)も実際の値を反映し ません。溝幅に対して触針が底部まで到達でき る最小深さを触針の先端半径と開き角から計 算した結果を図3に示します。現有の触針形状 (先端曲率半径2µm、開き角60度)で計算し ています。図中で曲線より上側にある、溝幅と 深さの組み合わせのエリアは形状を忠実に測 定できません。溝幅が数10µmと大きい場合 でも、深さが同程度以上の場合には、図2(b) の関係となり測定できない可能性があります。 図4には溝幅5µm以下の拡大を示しますが、 微細加工等による表面構造の測定可否が検討できます。例えば、溝幅 3µm の場合、深さ 1µm では溝の底まで触針が到達できないことになります。尚、単一の段差を測定する場合でも厳密には、触針の側面形状の影響を受けた段差形状になりますが、通常の膜厚測定には支障はありません。

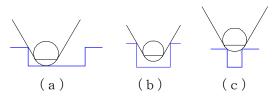


図2 触針先端と溝構造との位置関係

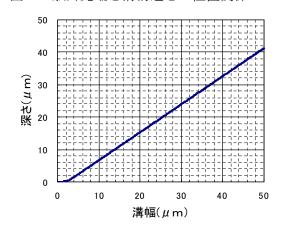


図3 溝幅に対して針が達する最小深さ

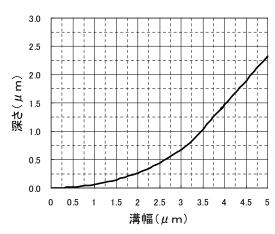


図4 図3の溝幅5μm以下の拡大

尚、本装置は下記項目にてご利用いただくことができます。担当者までお気軽にお問い合わせください。

依賴試験項目:触針式膜厚測定

開放機器項目:触針式膜厚測定装置